



_	10	9	8		7	6	5		4	3	2		1
				番号	名 称					仕上げ	(めっき)		
				NO. ①	NAME ハウジング HOUSING	MATERIAL 液晶ポリマー(LCP)、ガラス充塡、UL94 V-0、黒 ULOUID CRYSTAL POLYMER (LCP)、GLASS FILLED, UL94 V-0, BLACK							
				2	カムスライダ CAM SLIDER	LIQUID CRYSTAL POLYME	製 VECTRA E130i	-O、黒 94 V-O, BLACK					
				3	ターミナル TERMINAL).15) 100(t=0.15)		テール部 下地:ニ CONTACT SOLDER TA UNDERPLA	金めっき(0.5μm MIN : 錫めっき(2.0μm M ッケルめっき(1.0μm AREA:60LD PLATING (0.5 NL AREA:TIN PLATING (2 TE:NICKEL OVERALL (1.0	IIN.) MIN.) MICROMETER MINIMUM.) O MICROMETER MINIMUM MICROMETER MINIMUM.)	.)	
				4	シェル SHELL	ステンレス鋼 SUS3 STAINLESS STEEL SUS	01(t=0.1) S301(t=0.1)		下地:二 NAIL AREA UNDERPLA	駅:金めっき (0.02μm ッケルめっき (0.5μm l いGOLD PLATING (0.02 N TE:NICKEL OVERALL (0	/IN.) IICROMETER MINIMUM.) .5 MICROMETER MINIMU	М.)	
				(5) (6)	スプリング SPRING ピン PIN	ピアノ線 SWP ステンレス鋼 SUS30 STAINLESS STEEL SUS				ッケルめっき(3.0μm) ERALL (3.0 MICROMETE)			
				7	ディテクト レバー DETECT LEVER).15)		基板実装 下地:ニ CONTACT NAIL AREA	金めっき (0.2 μm MIN. 部:金めっき ッケルめっき AREA:GOLD PLATING (0 :GOLD PLATING TE:NICKEL OVERALL		M.)	
				8	ディテクト スイッチ DETECT SWITCH	燐青銅 C52100(t=C PHOSPOHR BRONZE C52).15) 100(t=0.15)		接触部: 基板実装 下地:二 CONTACT NAIL AREA	金めっき (0.2μm MIN. 部:金めっき ッケルめっき AREA :GOLD PLATING (0 :;GOLD PLATING TE:NICKEL OVERALL		м.)	
							GENERAL TOLERA (UNLESS SPECIFIE	D)	DIMENSIOI MM (RAWN BY		METRIC	⊙ ☐ THIRD PROJE	ANGL
						53.4	UNDER OVER 30 UNDER OVER	± 0.2 YG	OTO ECKED BY OMITA PROVED BY	2011/12/13 DATE 2011/12/13 DATE 2011/12/16	PUSH/PUS SUPER-S	SD CONN. SH & NORMAI SMALL TYPE ICORPORATI	
						AN SER	GULAR ±1 RAFT WHERE APPL MUST REMAIN WITHIN DIMENSIO	ICABLE	TERIAL NO. SEE SEE	DOCUME	NT NO. SD-503398	3-003	SHEET N
	frame_A3_J_ME_S r. E 2006/04/15	9	8		7	6	5	- "	4	3	2	EN-02JA	(024)



